

## Raporty Spółek ESPI/EBI

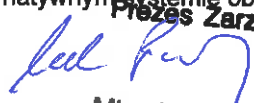
# Wypłata odsetek od obligacji MODULE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna (PLLSTHM00015)

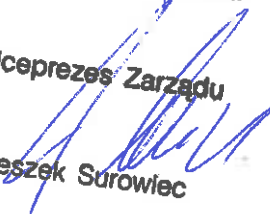
05-07-2019 17:00:05 | Bieżący | EBI | 32/2019

Zarząd Module Technologies SA z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, że w dniu 05 lipca 2019 r. Spółka dokonała wypłaty odsetek od obligacji serii C oraz E na rzecz wszystkich Obligatariuszy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

- Mirosław Pasieka - Prezes Zarządu
- Leszek Surowiec - Wiceprezes Zarządu

  
Prezes Zarządu  
Mirosław Pasieka

  
Wiceprezes Zarządu  
Leszek Surowiec